**中国工商银行业务研发中心**

**2022年度秋季校园招聘公告**

中国工商银行业务研发中心是中国工商银行直属机构，主要承担产品与业务创新研发全流程管理、金融科技前沿技术研究及创新应用、集团信息安全体系研究及攻防体系建设、集团内部管理系统工具研发等职能。中心一方面依托自身综合技术优势和研发能力，深度参与全行新技术研究，锻造同业领先技术实力；另一方面，发挥业务与技术融合优势，持续推动金融与科技融合，赋能集团经营发展，不断提升中心在全行业务发展和金融科技组织体系中的枢纽价值。

      **一、招聘机构**

      中国工商银行业务研发中心

      **二、招聘范围**

      面向境内、境外高校毕业生，毕业时间为2021年1月至2022年7月。

      **三、招聘岗位（100人）**

    **（一）科技菁英计划。**主要为中心甄选技术研发、信息安全等领域的科技专业人才。技术研发包括应用工具研发、自动化研发、技术测试、云网络、主机系统技术、开放平台技术等。信息安全包括攻防技术研究及渗透测试、机器学习与数据分析、信息安全标准制定与安全测试工具开发等。

    **（二）专业英才计划。**主要为中心产品研发、大数据研究、用户体验、综合管理等领域提供专业人才储备。产品研发包括需求创意、需求分析、验收及适应性测试、产品运营以及基于产品“创意-创新-运营-退出”的全生命周期管理；大数据研究包括大数据、人工智能、区块链等新技术前瞻性研究，数字化转型业务场景创新，大数据分析及建模等；用户体验包括用户研究、用户体验分析、易用性评估、交互设计、视觉设计、产品优化建议输出等；综合管理包括人力资源管理、文秘综合等。

      **四、工作地点**

      北京市海淀区、西城区。具体工作地点根据工作需要统一调配。

     **五、招聘条件**

      各岗位招聘条件详见附件。

      **六、注意事项**

    （一）本次招聘可通过PC端或手机移动端进行线上报名申请。

    （二）招聘程序中各环节成绩仅对本次招聘有效。

    （三）招聘期间，我行将通过招聘系统信息提示、手机短信或电子邮件等方式与应聘者联系，请保持通信畅通。

    （四）应聘者应对申请资料信息的真实性负责。如与事实不符，我行有权取消其应聘资格，解除相关协议约定。

    （五）我行从未成立或委托成立任何考试中心、命题中心等机构或类似机构，从未编辑或出版过任何校园招聘考试参考资料，从未向任何机构提供过校园招聘考试相关的资料和信息。

    （六）了解更多招聘讯息及相关动态，敬请关注“中国工商银行人才招聘”微信公众号。

    （七）中国工商银行对本次招聘享有最终解释权。

**联系方式**

电子邮箱：rlzyb@brdc.icbc.com.cn ( 请勿投简历至此邮箱 )

联系电话：010-82959453